

■第 35 回 マイクロシステム融合研究会 +MEMSPC Café

東北大学マイクロシステム融合研究開発センターと MEMS パークコンソーシアム (MEMSPC) では、情報共有やネットワーク形成を目的として、MEMS/マイクロシステムに関連する話題で研究会を定期的に開催しています。

今回の第 35 回は 4 年ぶりの対面開催となります、また研究会終了後に交流会を開催致します。皆様ぜひご参加ください。

開催日/時間：3 月 1 日 (金) 14:20~17:35 (終了後交流会)

会場：東北大学東京オフィス会議室 AB

東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー10 階

<https://www.bureau.tohoku.ac.jp/somu/tokyo/access.html>

参加費：無料 (交流会は 4,600 円です。MEMSPC 会員企業は 1 名様無料です。)

お申込み：

以下の Google Form の他、事務局あて E-mail、FAX でも受け付けます。

<https://forms.gle/p7uFCWsp5CM4hYbh6>

(参加申込〆切：2024 年 2 月 26 日)

■研究会プログラム

* 14:20-14:25 主催者挨拶

* 14:25-15:00 日清紡マイクロエレクトロニクス (株) 口地 博行 様

講演タイトル 仮) 「圧電 MEMS マイクロフォンの開発とその応用」

* 15:00-15:35 日本 3D プリンティング産業技術協会 大庭 秀章 様

講演タイトル 仮) 「海外 3D プリンタの状況」

* 15:35-15:45 休憩

* 15:45-16:25 SK グローバルアドバイザーズ代表取締役 神永 晋 様

IEEE Electron Devices Society -Robert Bosch Micro and Nano Electro Mechanical Systems Award-

受賞記念講演

* 16:25-17:00 藤倉化成 (株) 村山 竜一 様

講演タイトル 仮) 「藤倉化成 DOTITE のご紹介」

* 17:00-17:35 内藤電誠工業 (株) 山内 孝之 様

講演タイトル 仮) 「センサ用 ASIC の設計及び評価解析について」

■立食形式の交流会 (18:00~20:00)

会場：サピアタワー4F 特設会場 (402CD)

参加費：4,600 円/1 名 (MEMSPC 会員企業は 1 名様無料です。)

■問い合わせ先（研究会事務局）：東北大学マイクロシステム融合研究開発センター

小林みゆき / 大高剛一

E-mail miyuki.kobayashi.c2@tohoku.ac.jp / koichi.ohatake.e8@tohoku.ac.jp

TEL 022-229-4113 / FAX 022-229-4116